

证券代码：603936

证券简称：博敏电子

公告编号：临 2019-058

## **博敏电子股份有限公司**

### **关于完成工商变更登记的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，同意公司以截止 2018 年度分红派息股权登记日总股本 225,027,345 股为基数，每 10 股派现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 22,502,735.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共转增 90,010,938 股，本次转增后总股本为 315,038,283 股。上述利润分配方案已实施完毕，公司总股本由 225,027,345 股变更为 315,038,283 股，公司注册资本由人民币 225,027,345 元增加至 315,038,283 元。

2019 年 7 月 3 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》中关于注册资本的相关条款进行了相应修订，并转授权公司管理层具体办理相关工商变更登记等相关事宜。

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并领取了梅州市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司相关登记信息如下：

统一社会信用代码：914414007730567940

名称：博敏电子股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：梅州市经济开发试验区东升工业园

法定代表人：徐缓

注册资本：人民币叁亿壹仟伍佰零叁万捌仟贰佰捌拾叁元

成立日期：2005 年 03 月 25 日

营业期限：长期

经营范围：研发、制造、销售：双面、多层、柔性、高频、HDI 印刷电路板等新型电子元器件；电路板表面元件贴片、封装；货物的进出口、技术进出口；投资；不动产及机器设备租赁；软件的设计、开发、技术服务和咨询；网络通讯科技产品、工业自动化设备、低压电器生产、加工、销售；电子材料的研发、生产和销售；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2019年7月13日